DERWENT-ACC-NO:

1999-111512

DERWENT-WEEK:

199913

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Photosensitive conductive paste for

forming circuit

patterns - contains glass frit

including bismuth

tri:oxide, conductive powder, and

photosensitive organic

- moiety

PATENT-ASSIGNEE: TORAY IND INC[TORA]

PRIORITY-DATA: 1997JP-0138831 (May 28, 1997)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES

MAIN-IPC December 18, 1998

N/A

JP 10334732 A 014

H01B 001/20

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DESCRIPTOR

APPL-NO

APPL-DATE

JP 10334732A

N/A

1997JP-0138831

May 28, 1997

INT-CL (IPC): C08F002/48, C08K003/00, C08K003/08,

C08K003/20 ,

C08K003/40 , C08K005/00 , C08L101/12 , G03F007/004 ,

G03F007/027 ,

G03F007/028 , H01B001/20 , H01J009/02 , H01J011/02 ,

H01J017/04 ,

H05K003/12

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 10334732A

BASIC-ABSTRACT:

A new photosensitive conductive paste contains glass frit, conductive powder,

and a photo- sensitive organic moiety. The glass frit contains more than 80 wt.% Bi2O3. The new conductive paste is used for flat plasma display panels.

Prodn. of electrodes (for flat plasma display panels) using the new conductive paste is also claimed, where the new conductive paste is coated on a substrate; patterns of the conductive paste are developed using the photolithographic technique; the patterns are baked.

USE - For forming circuit or electrode patterns for flat plasma display panels.

ADVANTAGE - Fine circuit or electrode patterns with lower resistivity are developed with good accuracy.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/1

DERWENT-CLASS: A89 G06 L03 P84 V04 X12

CPI-CODES: A12-E07C; A12-L02B2; G06-D06; G06-F03C; L03-H04E4;

EPI-CODES: V04-R02F; X12-D01X;

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-334732

(43)公開日 平成10年(1998)12月18日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号		FΙ				
H01B	1/20			H01B	1/20		Α	
C08F	2/48			C08F	2/48			
C08K	3/00			C08K	3/00			
	3/08				3/08			
	3/20				3/20			
			審査請求	未請求 請求	•	OL	(全 14 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	}		1	_(71)出額人	000003	159		
· •		1144			東レ株	式会补		
(22)出顧日		平成9年(1997)5月28日			****		日本橋室町2	丁目2番1号
(<i>)</i>		1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		(72)発明者			- 1 1 -	
				(1-)		-	麗山1丁目1:	番1号 東レ株
					式会社			• • • • • • • • • • • • • • • • •
				(72)発明者				
				(12/30/12			開山1丁月1:	番1号 東レ株
					式会社			
				(72)発明者			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
				(1-7,50,71)			関山1丁月1:	番1号 東レ株
					式会社			, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(54) 【発明の名称】 感光性導電ペーストおよび電極の製造方法

(57)【要約】

【課題】微細パターンの形成が可能で、かつ低抵抗な回路パターンを与える感光性導電ペーストおよび電極の製造方法を提供する。

【解決手段】酸化物換算表記でBi2 O3 の含有量が8 O重量%を越えるガラスフリット、導電性粉末および感光性有機成分を含有することを特徴とする感光性導電ペーストにより達成される。

【特許請求の範囲】

【請求項1】ガラスフリット、導電性粉末および感光性 有機成分を含有する感光性導電ペーストであって、該ガラスフリット中のBi2 O3 の含有量が酸化物換算表記 で80重量%を越えることを特徴とする感光性導電ペースト

【請求項2】ガラスフリット中のBi2 O3 の含有量が、酸化物換算表記で80重量%を越え、95重量%以下であることを特徴とする請求項1記載の感光性導電ペースト。

【請求項3】導電性粉末が、Ag、Au、Pd、Ni、Cu、AlおよびPtの群から選ばれる少なくとも1種を含有することを特徴とする請求項1または2記載の感光性導電ペースト。

【請求項4】感光性有機成分が、感光性ポリマーもしくはオリゴマー、感光性モノマーおよび光重合開始剤を含有することを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の感光性導電ペースト。

【請求項5】感光性有機成分が、酸性基とエチレン性不 飽和基を有するアクリル系共重合体を含有することを特 20 徴とする請求項1~4のいずれかに記載の感光性導電ペ ースト。

【請求項6】紫外線吸光剤を含有することを特徴とする 請求項1~5のいずれかに記載の感光性導電ペースト。 【請求項7】紫外線吸光剤が有機系染料からなることを 特徴とする請求項6記載の感光性導電ペースト。

【請求項8】紫外線吸光剤の含有量が導電性粉末に対して0.01から1重量%であることを特徴とする請求項6記載の感光性導電ペースト。

【請求項9】導電性粉末の表面を紫外線吸光剤でコーテ 30 ィングし、その350~450nmにおける吸光度の積 分値が30~70であることを特徴とする請求項6記載 の感光性導電ペースト。

【請求項10】請求項1から9のいずれかに記載のプラ ズマディスプレイパネル用感光性導電ペースト。

【請求項11】請求項1から9のいずれかに記載の感光 性導電ペーストを基板上に塗布し、フォトリソグラフィ でパターン形成した後、焼成することを特徴とする電極 の製造方法。

【請求項12】請求項10に記載の感光性導電ペースト 40 を基板上に塗布し、フォトリソグラフィでパターン形成した後、焼成することを特徴とするプラズマディスプレイパネル用電極の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は感光性導電ペースト および電極の製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、回路材料やディスプレイにおい 端を基準として、隔壁用の位置合わせを行うと、ガラス て、小型化や高密度化、高精細化、高信頼性の要求が高 50 基板の他端では、すでに導電ペーストのパターンピッチ

まっており、それに伴って、パターン加工技術も技術向 上が望まれている。特に、導体回路パターンの微細化は 小型化、高密度化には不可欠な要求として各種の方法が 提案されている。

【0003】プラズマディスプレイパネル(PDP)は、液晶パネルに比べて高速の表示が可能であり、かつ大型化が容易であることから、OA機器および情報表示装置などの分野に浸透している。また、高品位テレビジョンの分野などでの進展が非常に期待されている。

10 【0004】このような用途の拡大にともなって、PD Pは微細で多数の表示セルを有するカラーPDPが注目されている。PDPは、前面ガラス基板と背面ガラス基板との間に備えられた放電空間内で対抗するアノードおよびカソード電極間にプラズマ放電を生じさせ、上記放電空間内に封入されているガスから発光させることにより表示を行うものである。この場合、ガラス基板上のアノードおよびカソード電極は、複数本の線状電極を平行に配置されており、互いの電極が僅小な間隙を介して対抗し、かつ互いの線状電極が交差する方向を向くように重ね合わせて構成される。PDPの中で、蛍光体によるカラー表示に適した3電極構造の面放電型PDPは、互いに平行に隣接した一対の表示電極からなる複数の電極対と、各電極対と直交する複数のアドレス電極とを有する

【0005】上記のアドレス電極は、通常スクリーン印刷法でアドレス電極に対応するマスクパターンを有した印刷マスクを用いて、ガラス基板上に銀ペーストなどの導電ペーストを印刷した後焼成して形成される。しかしながら、スクリーン印刷法ではマスクパターン精度、スクイーズ硬さ、印刷速度、分散性などの最適化を図っても電極パターンの幅を100μm以下に細くすることができず、ファインパターン化には限界があった。また、スクリーン印刷による方法では、印刷マスクの精度は、マスク製版の精度に依存するので印刷マスクが大きくなるとマスクパターンの寸法誤差が大きくなってしまう。このため30インチ以上の大面積のPDPの場合に、高精細のPDP作製がますます技術的に困難となっている。

【0006】さらに、PDPには透過型と反射型があるが、反射型では背面ガラスの発光層側にアドレス電極および絶縁層の隔壁(リブ)が設けられ、その後に蛍光体が形成されている。アドレス電極を導電ペーストで印刷し、乾燥させた後、隔壁用の印刷マスクによって絶縁ガラスペーストを所定の高さ、幅によって異なるが、焼成前の高さ200μmの隔壁では、15回以上重ねて印刷する。その後、導電ペーストおよび絶縁ペーストを一括に焼成してアドレス電極および隔壁を形成する。しかしながら、大型のPDPになればなるほどガラス基板の一端を基準として、隔壁用の位置合わせを行うと、ガラス

(印刷マスクの寸法精度に依存する)と隔壁用の印刷マスクのパターンピッチとが累積されることから、アドレス電極と隔壁との間に大きな位置ずれが生じてしまう。このため高精細な電極パターンが得られず、大型化も非常に制限されるようになり、問題点の解決が必要となっている。

【0007】これらスクリーン印刷の欠点を改良する方法として、特開平1-206538号公報、特開平1-296534号公報および特開昭63-205255号公報に記載されているように絶縁ペーストを焼成後、導 10電ペーストを印刷し、焼成して電極形状の改良を図ったもの、アノードの電極形成にフォトリソグラフィ技術を用いたものおよびフォトレジストを用いてフォトリソグラフィ技術による導電ペーストが提案されているが、微細パターン形成に加えて低抵抗と大型化を同時に満足する技術としては、十分ではなかった。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、微細パターンの形成が可能で、かつ低抵抗な回路パターンを得るのに好適な感光性導電ペーストおよび電極の製造方 20法を提供することにある。

【0009】また、さらに本発明の目的は、高精細で、かつ大型のプラズマディスプレイパネルの電極に好適に使用することができる感光性導電ベーストおよび電極の製造方法を提供することにある。

[0010]

【課題を解決するための手段】かかる本発明の目的は、酸化物換算表記でBi2Osの含有量が80重量%を越えるガラスフリット、導電性粉末および感光性有機成分を含有することを特徴とする感光性導電ペーストおよび 30その感光性導電ペーストを基板上に塗布し、フォトリソグラフィでパターン形成した後、焼成することを特徴とする電極の製造方法により達成される。

[0011]

【発明の実施の形態】すなわち、本発明は導電ペースト に感光性を付与し、これにフォトリソグラフィ技術を用 いて、微細で低抵抗な電極が効率よく形成できるように するものである。

【0012】本発明において使用される導電性粉末は、 導電性を有する粉末であればよいが、好ましくはAg、 Au、Pd、Ni、Cu、AlおよびPtの群から選ば れる少なくとも1種を含むもので、ガラス基板上に60 0℃以下の温度で焼き付けできる低抵抗の導電性粉末が 使用される。これらは単独、合金または混合粉末として 用いることができる。混合粉末の例としては、例えばA g(80~98)-Pd(20~2)、Ag(90~9 8)-Pd(10~2)-Pt(2~10)、Ag(8 5~98)-Pt(15~2)(以上())内は重量% を表わす)などの2元系や3元系の混合金属粉末等を用 いることができる。 4

【0013】これらの導電性粉末の平均粒子径は0.7~6μmが好ましい。より好ましくは1.3~5μmであり、さらに好ましくは1.6~4.0μmである。平均粒子径が0.7μm未満と小さくなると紫外線の露光時に光が印刷後の膜中をスムーズに透過せず、電極導体の最小線幅60μm以下の微細パターンの形成が困難となる。また平均粒子径が6μmを越えて大きくなると印刷後の回路パターンの表面が粗くなり、パターン精度や寸法精度が低下するようになる。

【0014】導電性粉末の比表面積は0.15~3 m²/gであることが好ましい。より好ましくは、0.17~1.5 m²/gであり、さらに好ましくは、0.2~0.65 m²/gである。比表面積が0.15 m²/g 未満では電極パターンの精度が低下する。また3 m²/gを越えると粉末の表面積が大きくなり過ぎて紫外線が散乱されて、下部まで露光硬化が十分行われないために現像時に剥がれが生じてパターン精度が低下する。

【0015】また、導電性粉末のタップ密度は3~58 /ccであるのが好ましい。タップ密度がこの範囲にあると紫外線透過性が良く、電極パターン精度が向上する。さらに、ペーストの印刷後の塗布膜で緻密な膜が得られる。

【0016】導電性粉末の形状は、板状、円錐状、棒状のもの等も使用できるが、単分散で凝集がなく、球状であることが好ましい。この場合、球状とは球形率が90個数%以上が好ましい。球形率の測定は、粉末を光学顕微鏡で300倍の倍率にて撮影して計数し、球形のものの比率を表わした。球状であると露光時に紫外線の散乱が非常に少なくなり、高精度のパターンが得られ、照射エネルギーが少なくて済む。

【0017】本発明における感光性有機成分とは、感光性導電ペースト中の感光性を有する化合物を含む有機成分のことである。

【0018】本発明の感光性導電ペーストに関しては、感光性化合物の含有率が感光性有機成分の10重量%以上であることが光に対する感度の点で好ましい。さらには、30重量%以上であることが好ましい。

【0019】感光性化合物としては、光不溶化型のものと光可溶化型のものがあり、光不溶化型のものとして、

- (1)分子内に不飽和基などの官能基を1つ以上有する モノマー、オリゴマー、ポリマーのうち少なくとも1種 類からなるもの
 - (2) 芳香族ジアゾ化合物、芳香族アジド化合物、有機 ハロゲン化合物などの感光性化合物
 - (3) ジアゾ系アミンとホルムアルデヒドとの縮合物などいわゆるジアゾ樹脂といわれるもの 等がある。

【0020】また、光可溶型のものとしては、

(4)ジアゾ化合物の無機塩や有機酸とのコンプレック 50 ス、キノンジアゾ類

(5) キノンジアゾ類を適当なポリマーバインダーと結 合させた、例えばフェノール、ノボラック樹脂のナフト キノン1,2-ジアジド-5-スルフォン酸エステル 等がある。

【0021】本発明においては、上記の全てを用いるこ とができるが、取扱いの容易性や品質設計の容易性にお いては、上記(1)が好ましい。

【0022】分子内に官能基を有する感光性モノマーの 具体的な例としては、メチルアクリレート、エチルアク リレート、n-プロピルアクリレート、イソプロピルア 10 クリレート、nーブチルアクリレート、secーブチル アクリレート、sec-ブチルアクリレート、イソブチ ルアクリレート、tert-ブチルアクリレート、n-ペンチルアクリレート、アリルアクリレート、ベンジル アクリレート、ブトキシエチルアクリレート、ブトキシ トリエチレングリコールアクリレート、シクロヘキシル アクリレート、ジシクロペンタニルアクリレート、ジシ クロペンテニルアクリレート、2-エチルヘキシルアク リレート、グリセロールアクリレート、グリシジルアク リレート、ヘプタデカフロロデシルアクリレート、2-20 ヒドロキシエチルアクリレート、イソポニルアクリレー ト、2-ヒドロキシプロピルアクリレート、イソデキシ ルアクリレート、イソオクチルアクリレート、ラウリル アクリレート、2-メトキシエチルアクリレート、メト キシエチレングリコールアクリレート、メトキシジエチ レングリコールアクリレート、オクタフロロペンチルア クリレート、フェノキシエチルアクリレート、ステアリ ルアクリレート、トリフロロエチルアクリレート、アリ ル化シクロヘキシルジアクリレート、1,4-ブタンジ オールジアクリレート、1,3-ブチレングリコールジ 30 られる。 アクリレート、エチレングリコールジアクリレート、ジ エチレングリコールジアクリレート、トリエチレングリ コールジアクリレート、ポリエチレングリコールジアク リレート、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレー ト、ジペンタエリスリトールモノヒドロキシペンタアク リレート、ジトリメチロールプロパンテトラアクリレー ト、グリセロールジアクリレート、メトキシ化シクロへ キシルジアクリレート、ネオペンチルグリコールジアク リレート、プロピレングリコールジアクリレート、ポリ プロピレングリコールジアクリレート、トリグリセロー ルジアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリ レート、アクリルアミド、アミノエチルアクリレート、 フェニルアクリレート、フェノキシエチルアクリレー ト、ベンジルアクリレート、1-ナフチルアクリレー ト、2-ナフチルアクリレート、ビスフェノールAジア クリレート、ビスフェノールA-エチレンオキサイド付 加物のジアクリレート、ビスフェノールAープロピレン オキサイド付加物のジアクリレート、チオフェノールア クリレート、ベンジルメルカプタンアクリレートなどの アクリレート類、スチレン、pーメチルスチレン、o- 50 は、ポリマー中のメルカプト基、アミノ基、水酸基やカ

メチルスチレン、m-メチルスチレン、α-メチルスチ レン、クロロメチルスチレン、ヒドロキシメチルスチレ ンなどのスチレン類、また、これらの芳香環中の水素原

子の一部もしくはすべてを塩素、臭素原子、ヨウ素ある いはフッ素に置換したもの、および上記化合物の分子内 のアクリレートの一部もしくはすべてをメタクリレート に変えたもの、ケーメタクリロキシプロピルトリメトキ

シシラン、1-ビニル-2-ピロリドンなどが挙げられ

【0023】本発明ではこれらを1種または2種以上使 用することができる。これら以外に、不飽和カルボン酸 等の不飽和酸を加えることによって、感光後の現像性を 向上することができる。不飽和酸の具体的な例として は、アクリル酸、メタアクリル酸、イタコン酸、クロト

ン酸、マレイン酸、フマル酸、ビニル酢酸、またはこれ らの酸無水物などがあげられる。

【0024】一方、分子内に官能基を有するオリゴマー やポリマーの例としては、前述のモノマーのうち少なく とも1種類を重合して得られた、分子内に官能基を1つ 以上有するオリゴマーやポリマー、もしくは、官能基を 有さないオリゴマーやポリマーの側鎖または分子末端に 官能基を付加させたものなどを用いることができる。少 なくともアクリル酸アルキルあるいはメタクリル酸アル キルを含むこと、より好ましくは、少なくともメタクリ ル酸メチルを含むことによって、熱分解性の良好な重合 体を得ることができる。

【0025】好ましい官能基は、エチレン性不飽和基を 有するものである。エチレン性不飽和基としては、ビニ ル基、アリル基、アクリル基、メタクリル基などがあげ

【0026】このような官能基をオリゴマーやポリマー に付加させる方法は、ポリマー中のメルカプト基、アミ ノ基、水酸基やカルボキシル基に対して、グリシジル基 やイソシアネート基を有するエチレン性不飽和化合物や アクリル酸クロライド、メタクリル酸クロライドまたは アリルクロライドを付加反応させて作る方法がある。

【0027】グリシジル基を有するエチレン性不飽和化 合物としては、アクリル酸グリシジル、メタクリル酸グ リシジル、アリルグリシジルエーテル、エチルアクリル 酸グリシジル、クロトニルグリシジルエーテル、クロト ン酸グリシジル、イソクロトン酸グリシジルなどがあげ られる。

【0028】イソシアネート基を有するエチレン性不飽 和化合物としては、(メタ)アクリロイルイソシアネー ト、(メタ) アクリロイルエチルイソシアネート等があ ъ.

【0029】また、グリシジル基やイソシアネート基を 有するエチレン性不飽和化合物やアクリル酸クロライ ド、メタクリル酸クロライドまたはアリルクロライド

ルボキシル基に対して0.05~1モル当量付加させる ことが好ましい。

【0030】また、不飽和カルボン酸等の不飽和酸を共 重合することによって、感光後の現像性を向上すること ができる。不飽和酸の具体的な例としては、アクリル 酸、メタアクリル酸、イタコン酸、クロトン酸、マレイ ン酸、フマル酸、ビニル酢酸、またはこれらの酸無水物 などがあげられる。

【0031】こうして得られた側鎖にカルボキシル基等 の酸性基を有するオリゴマーもしくはポリマーの酸価 (AV)は50~180、さらには70~140の範囲 が好ましい。酸価が50未満であると、現像許容幅が狭 くなる。また、酸価が180を越えると未露光部の現像 液に対する溶解性が低下するようになるため現像液濃度 を濃くすると露光部まで剥がれが発生し、高精細なパタ ーンが得られにくい。

【0032】さらにバインダーとして、ポリビニルアル コール、ポリビニルブチラール、メタクリル酸エステル 重合体、アクリル酸エステル重合体、アクリル酸エステ ルーメタクリル酸エステル共重合体、αーメチルスチレ 20 ン重合体、ブチルメタクリレート樹脂などの非感光性の ポリマーを加えてもよい。

【0033】感光性モノマーをオリゴマーやポリマーに 対して0.05~10倍量用いることが好ましい。より 好ましくは0.1~3倍量である。10倍量を越えると ペーストの粘度が小さくなり、ペースト中での分散の均 一性が低下する恐れがある。0.05倍量未満では、未 露光部の現像液への溶解性が不良となりやすい。

【0034】本発明においては、感光性導電ペースト中 に、ガラスフリットを含有する。ガラスフリットは導電 30 性粉末をガラス基板上に強固に焼き付けるために必要で あり、また導電性粉末を焼結するための焼結助剤の効果 や導体抵抗を下げる効果があるためである。ガラスフリ ットのガラス転移温度 (Tg) およびガラス軟化点 (T s) は焼き付け温度を下げる点からは低いほうが好まし ⟨ Tgが300~500℃、Tsが350~450℃ であるのが良い。より好ましくはTgが350~450 ℃であるのが良い。Tgが低すぎると有機成分が蒸発す る前に焼結が始まるので好ましくない。Tgが500℃ を越えるガラスフリットでは600℃以下の焼き付け温 40 度で行ったときにガラス基板との接着性が劣る結果とな るので好ましくない。

【0035】本発明では、酸化物換算表記でBi2O3含 有量が80重量%超えるガラスフリットが必要である。 好ましくは、Bi₂O₃含有量が80重量%を超え、95 重量%以下のガラスフリットである。より好ましくは、 80重量%を超え、90重量%以下のガラスフリットで ある。80重量%以上では、ガラスフリットのガラス転 移点、軟化点、歪み点が低く制御できるようになり、ガ ラス基板上に焼き付けたときに充分な接着強度が得られ 50 【0042】本発明で使用する光重合開始剤の具体的な

る。95重量%を超えるとガラスフリットの軟化点が低 くなり過ぎてペースト中の有機成分が蒸発する前にガラ スフリットが溶融する。このためペーストの脱バインダ 一性が悪くなり、導体膜の焼結性が低下しやすく、また 基板との接着強度が低下しやすい。ガラスフリットのガ ラス転移点等を制御するためにBi2O3以外の、例え ば、PbO等を用いると、感光性ポリマーのカルボキシ ル基と反応してペーストがゲル化し、パターン形成がで きない問題がある。Bi2O3はゲル化反応を起こさない 10 のでガラスフリット用の安定な酸化物として用いること ができる。

【0036】本発明では、Bi2O3に加えて、ガラスフ リットのガラス転移点・ガラス軟化点、熱膨張係数、熱 変化に伴う結晶構造の安定性(熱安定性)、ガラスペー ストのゲル化防止、接着強度、電極膜の反射率・白色度 向上のために、SiO2、B2O3、ZnO、Al2O 3 、ZrO2 、BaOを少なくとも数種類好ましく添加 される。添加量は、単独では、2から15重量%である ことが好ましい。酸化物の中で、Zr〇2 は、ペースト のゲル化防止に効果がある。また、ZnO、BaOは、 電極の白色度(XYZ表色系における刺激値Y)向上に 効果がある。

【0037】ガラスフリット粉末には、プラズマの放電 特性を劣化させるNa2O、Y2O3、K2Oなどの酸化物 金属を含まないことが好ましい。含有した場合にも1重 量%以下である。

【0038】また、ガラスフリット中にCaO、TiO 2、MgOなどを含有することによって熱膨張係数、ガ ラス軟化点、ガラス転移点、絶縁抵抗を制御できるが、 その量は2~15重量%未満であることが好ましい。

【0039】使用するガラスフリットの粒子径は、微粒 子であればあるほど、低温で融解するので好ましい。5 0%径が0.5~2µmの範囲、90%径が0.7~3 μmの範囲が好ましく、低温で融解し、ガラス基板上に 強固に接着するので好ましい。

【0040】感光性導電ペースト中のガラスフリット含 有量としては、1~5重量%であることが好ましい。よ り好ましくは1.5~3.5重量%である。PDPのア ノードおよびカソード電極の低抵抗化を図るにはガラス フリットの量が低いほうが好ましい。ガラスフリットは 電気絶縁性であるので含有量が5重量%を越えると電極 の抵抗が増大するので好ましくない。1重量%以下で は、電極膜とガラス基板との強固な接着強度が得られに くい。

【0041】本発明において用いられる感光性導電ペー スト中には、必要に応じて光重合開始剤、紫外線吸光 剤、増感剤、増感助剤、重合禁止剤、可塑剤、増粘剤、 有機溶媒、酸化防止剤、分散剤、沈殿防止剤などの添加 剤成分が加えらる。

例として、ベンゾフェノン、o-ベンゾイル安息香酸メ チル、4,4-ビス(ジメチルアミン)ベンゾフェノ ン、4,4-ビス(ジエチルアミノ)ベンゾフェノン、 α-アミノアセトフェノン、4,4-ジクロロベンゾフ ェノン、4ーベンゾイルー4ーメチルジフェニルケト ン、ジベンジルケトン、フルオレノン、2,2-ジエト キシアセトフェノン、2,2-ジメトキシ-2-フェニ ルー2-フェニルアセトフェノン、2-ヒドロキシー2 ーメチルプロピオフェノン、p-t-ブチルジクロロア セトフェノン、チオキサントン、2-メチルチオキサン 10 トン、2-クロロチオキサントン、2-イソプロピルチ オキサントン、ジエチルチオキサントン、ベンジル、ベ ンジルジメチルケタノール、ベンジルーメトキシエチル アセタール、ベンゾイン、ベンゾインメチルエーテル---ベンゾインブチルエーテル、アントラキノン、2-t-ブチルアントラキノン、2-アミルアントラキノン、β ークロルアントラキノン、アントロン、ベンズアントロ ン、ジベンゾスベロン、メチレンアントロン、4-アジ ドベンザルアセトフェノン、2,6-ビス(p-アジド ベンジリデン)シクロヘキサノン、2,6-ビス(p-20 アジドベンジリデン) -4-メチルシクロヘキサノン、 2-フェニル-1, 2-ブタジオン-2-(o-メトキ シカルボニル) オキシム、1-フェニループロパンジオ ージフェニループロパントリオン-2-(o-エトキシ カルボニル) オキシム、1-フェニル-3-エトキシー プロパントリオン-2-(o-ベンゾイル)オキシム、 ミヒラーケトン、2-メチルー[4-(メチルチオ)フ ェニル]-2-モルフォリノ-1-プロパノン、ナフタ レンスルホニルクロライド、キノリンスルホニルクロラ 30 イド、N-フェニルチオアクリドン、4,4-アゾピス イソブチロニトリル、ジフェニルジスルフィド、ベンズ チアゾールジスルフィド、トリフェニルホルフィン、カ ンファーキノン、四臭素化炭素、トリブロモフェニルス ルホン、過酸化ベンゾインおよびエオシン、メチレンブ ルーなどの光遺元性の色素とアスコルビン酸、トリエタ ノールアミンなどの還元剤の組合せなどが挙げられる。 本発明ではこれらを1種または2種以上使用することが

【0043】さらに、光重合開始剤は、感光性有機成分 40 に対して、通常0.1~30重量%、より好ましくは、 2~20重量%用いる。光重合開始剤の量が少なすぎる と、光感度が不良となり、光重合開始剤の量が多すぎれ ば、露光部の残存率が小さくなりすぎるおそれがある。 【0044】本発明において、電極の微細パターン形成 のために紫外線吸光剤を添加すると好ましい。紫外線吸 収効果の高い吸光剤を添加することによって焼き付け後 の電極厚み5~30μmにおいて最小線幅5~50μ m、電極間の最小線間隔10~50μmの高解像度のパ ターンが形成できる。さらに、切れが優れ、渗みおよび 50 重量%が好ましい。より好ましくは0.01から0.3

エッジカールのない電極パターンが得られる。

10

【0045】すなわち、通常、導電性粉末だけでは、紫 外線が1μm以下の導電性粉末や不均一な形状の導電性 粉末によって散乱されて余分な部分まで光硬化し、露光 マスク通りのパターンができず、このためマスク以外の 部分が現像できなくなることが起こりやすい。この原因 について本発明者らが鋭意検討を行った結果、散乱され た紫外光が吸収されて、あるいは弱められて露光マスク による遮光部分にまでまわり込むことが原因であること が判明した。したがって紫外線吸光剤を添加することに よって散乱光のまわり込みがほぼ回避され、マスク部分 の感光性有機成分の硬化を防ぎ、露光マスクに相当した パターンが形成される。

【0046】紫外線吸光剤としては250~520nm の波長範囲で高いUV吸収係数を有するものが好ましく 用いられ、中でも350~450 nmの波長範囲で高い UV吸収係数を有する有機系染料が好ましく用いられ る。有機系染料としてアゾ系染料、アミノケトン系染 料、キサンテン系染料、キノリン系染料、アミノケトン 系染料、アントラキノン系、ベンゾフェノン系、ジフェ ニルシアノアクリレート系、トリアジン系、p-アミノ 安息香酸系染料などが使用できる。有機系染料は吸光剤 として添加した場合にも、焼成後の電極導体膜中に残存 しないで導体膜特性の低下を少なくできるので好まし い。これらの中でもアゾ系およびベンゾフェノン系染料 が好ましい。

【0047】アゾ系染料としての代表的なものとして、 スダンブルー (Sudan Blue、C22 H18 N2 O $_{2} = 342.4$) $_{1}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{2}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{5}$ $_{1}$ $_{14}$ $_{14}$ $_{12}$ $_{12}$ $_{12}$ $_{13}$ $_{14}$ $_{14}$ $_{14}$ $_{14}$ $_{12}$ $_{12}$ $_{13}$ $_{14}$ $_$ 8.31) $\angle X \neq Y = (C_{18}H_{14}N_2 O = 2.76.3)$ 4) $\angle X$ \angle ダンIV(C24 H2 ON4 0=380.45)、オイルオ レンジSS(Oil Orange SS、CH3 C6 H₄ N: NC₁₀H₆ OH=262.31) オイルバイオ $\nu_{\gamma} \land (Oil \ Violet, C_{24}H_{21}N_5 = 37$ 9.46)、オイルイエローOB(Oil Yello w OB, CH₃ C₄ H₄ N: $NC_{10}H_4$ NH₂ = 26 1.33) などである。

【0048】ベンゾフェノン系染料としては、ユビナー $\mu D - 50$ (C₁₃H₁₀O₅ = 246.22, 2, 2, 4, 4 ーテトラハイドロオキシベンゾフェノン)、ユ ビナールMS40 (C14 H12O6 S=308、2-ヒド ロキシー4ーメトキシベンゾフェノン5ースルフォン 酸)、ユビナールDS49 (Ci5Hi2Oi1S2 Na2 = 478、2, 2-ジヒドロキシー4, 4 - ジメトキシ ベンゾフェノン-5,5 -ジスルフォン酸ナトリウ ム) などがあるが、250~520nmで吸収すること ができる染料が使用できる。

【0049】紫外線吸光剤の添加量は、0.01から1

重量%であり、さらに好ましくは0.02~0.1重量 %である。0.01重量%未満では添加効果が低く、パ ターンの切れや渗みやエッジ部のカールをなくす効果が 少ない。1重量%を越えると紫外線吸収効果が大きくな り過ぎて、現像時に膜が剥がれやすくなったり、高精細 なパターン形成ができにくい。

【0050】紫外線吸光剤の添加方法の好ましい一例を 示すと、以下の様になる。紫外線吸光剤を予め有機溶媒 に溶解した溶液を作製する。次に該有機溶媒中に導電性 粉末を混合後、乾燥することによってできる。この方法 10 によって導電性粉末の個々の粉末表面に均質に紫外線吸 光剤の膜をコーティングしたいわゆるカプセル状の粉末 が作製できる。

-【0051】本発明において、好ましい吸光度の積分値 (波長測定範囲: 350~450 nm) の範囲がある。 吸光度の積分値は、粉末の状態で測定されるもので、紫 外線吸光剤でコーティングした粉末について測定され る.

【0052】本発明で、吸光度は下記のように定義され る。すなわち、市販の分光光度計を使用して積分球の中 20 で光を測定用試料に当て、そこで反射された光を集めて 検出する。また積分球により検出された光以外は、すべ て吸収光とみなして下記の式から求められる。

【0053】対照光の光強度をIr、(Irは試料の吸 光度を測定する前に、積分球内面に塗布してある材料と 同じ材料のBaSO3 を試料台に取り付けて反射による 光強度を測定したデータ)

試料に入射した光の光強度をⅠ、試料に当たった後、吸 収分の光強度をIoとすると、試料からの反射分の光強 度は(I-Io)で表わされ、吸光度は下記の(1)式*30

*ように定義される。上記で光強度の単位は、W/cm² で表わす。

【数1】

吸光度の測定は下記のようにして行う。

- 1. 紫外線吸光剤を添加した粉末をプレス機で直径20 mm、厚み4mmのサイズに成型する。
- 2. 次に分光光度計を用いて積分球の反射試料の取り付 け口に粉末の成型体を取り付けて、反射光による吸光度 を波長範囲200~650nmで測定すると図1のよう なグラフが得られる。縦軸は(1)式の吸光度で、横軸 は測定波長を示す。
 - 3. 次に図1で波長350~450 nmの範囲を10 n m毎の10区間に分け、それぞれの区間毎の面積を求め る。面積は次のように求められる。

【0054】例えば、

350 nmのときの吸光度を0.75

360 nmのときの吸光度を0.80

370 nmのときの吸光度を0.85

440 nmのときの吸光度を0.60

450nmのときの吸光度を0.55

として、350~360nmの部分の面積を(1) とし、 台形とみなすと(1) は下記のように計算される。

[0055]

【数2】

$$350 \sim 860 \text{ nm}$$
 必面積(1) = $\frac{(0.75+0.80) \times 10}{2}$ = 7.76

同様に面積(2) は

$$360~~370~nm$$
の面積(2) = $\frac{(0.80+0.85)\times10}{2}$ = 8.25

・・同様に面積(10)は

となる。

【0056】10区間の面積の積分値Sは下記のように して求められる。

$$S = (1) + (2) + (3) + \cdots + (10)$$

上記の面積Sを吸光度として定義した。

【0057】本発明で上記の吸光度の積分値の好ましい 範囲は、30~70であり、さらに好ましい範囲は35 ~60である。吸光度が30未満であると紫外線露光時 ☆粉末によって散乱されて未露光部を硬化するようにな

り、高解像度のパターン形成ができない。また吸光度が 70を超えると光が導体膜のの下部に達する前に導電性 粉末に吸収されてしまい、下部の導体膜まで光が透過し ないため光硬化できなくなる。この結果、現像時に剥が れるようになり、電極の形成が困難になる。

【0058】本発明においてガラスフリットに微量含ま れるCaO、BaO、Fe2O3、K2 O、Na2 Oなど において光が導体膜の下部まで十分透過する前に導電性☆50 の金属および酸化物が感光性有機成分と反応してペース トが短時間でゲル化し、塊となりペーストとして印刷できなくなったり、現像ができなくなってパターン形成できなくなる場合がある。これはイオン架橋反応によるゲル化と推定されるが、このような反応を防止するために、悪い影響を与えない範囲で安定化剤を添加してゲル化を防止することが好ましい。すなわち、ゲル化反応を引き起こす金属あるいは酸化物粉末との錯体化あるいは酸官能基との塩形成などの効果のある化合物で粉末を表面処理し、感光性導電ペーストを安定化させる。そのような安定化剤としては、トリアゾール化合物が好ましく 10 用いられる。トリアゾール化合物の中でも特にベンゾトリアゾールが有効に作用する。

【0059】本発明において使用されるベンゾトリアゾールによるガラスフリット粉末の表面処理は次のようにして行うと好ましい。すなわちガラスフリットに対して所定の量のベンゾトリアゾールを酢酸メチル、酢酸エチル、エチルアルコール、メチルアルコールなどの有機溶媒に溶解した後、これら粉末が十分に浸す事ができるように溶液中に3~24時間浸積する。浸積後、好ましくは20~30℃下で自然乾燥して溶媒を蒸発させてトリアゾール処理を行った後、50~80℃で5~12時間、真空乾燥して粉末を作製する。

【0060】本発明において使用される安定化剤のガラスフリットに対する割合は0.2~4重量%が好ましく、さらに0.4~3重量%であることがより好ましい。0.2重量%未満では架橋反応を防止するのに効果がない。また4重量%を越えると安定化剤の量が多くなり過ぎて非酸化性雰囲気中での導電ペーストの焼成時においてボリマー、モノマーおよび安定化剤などの脱バインダーが困難となり、導体膜の特性が低下する。

【0061】また上記において導電ペースト中に微量含 有する水分が存在すると導電ペーストのゲル化を促進す る。これを防止するため感光性有機成分(感光性ポリマ 一、感光性モノマー、光重合開始剤、増感剤、光重合促 進剤、可塑剤、増粘剤、有機溶媒、有機分散剤など)に 微量含有する水分を除去するのが好ましい。水分の除去 は、固体か液体かの種類によって異なるが、真空乾燥処 理、モレキュラシーブ、ロータリーエバポレイターなど で除去する。さらに、ガラスフリットの場合は、ガラス フリットを150~200℃で5~15時間乾燥して水 40 分を十分除去するとゲル化が防止できるので好ましい。 【0062】本発明において、ガラスフリットに加えて 焼結助剤となる金属および/または金属酸化物を添加す ると、導電性粉末が焼結時に異常粒子成長を回避でき る、あるいは焼結を遅らせるなどの効果があり、その結 果、導体膜とガラス基板との接着強度をあげる効果があ る。そのような焼結助剤としてCu、Cr、Mo、Al あるいはNiなどの金属および/または金属酸化物が使 用できる。これらのうちで金属酸化物は電気的に絶縁物

量%以下である。3重量%を越えると導体膜の電気抵抗 が増加するのでよくない。また、金属酸化物と金属を併 用することも好ましく行われる。

【0063】増感剤は、感度を向上させるために添加さ れる。増感剤の具体例としては、2,3-ビス(4-ジ エチルアミノベンザル)シクロペンタノン、2,6-ビ ス(4-ジメチルアミノベンザル)シクロヘキサノン、 2,6-ビス(4-ジメチルアミノベンザル)-4-メ チルシクロヘキサノン、ミヒラーケトン、4,4-ビス (ジエチルアミノ) ベンゾフェノン、4,4-ビス(ジ メチルアミノ) カルコン、4,4-ビス(ジエチルアミ ノ) カルコン、pージメチルアミノシンナミリデンイン ダノン、pージメチルアミノベンジリデンインダノン、 2-(p-ジメチルアミノフェニルビニレン) イソナフ-トチアゾール、1、3ービス(4ージメチルアミノベン ザル) アセトン、1,3-カルボニルービス(4-ジェ チルアミノベンザル)アセトン、3,3-カルボニルー ビス(7-ジエチルアミノクマリン)、N-フェニル-N-エチルエタノールアミン、N-フェニルエタノール アミン、Nートリルジエタノールアミン、Nーフェニル エタノールアミン、ジメチルアミノ安息香酸イソアミ ル、ジエチルアミノ安息香酸イソアミル、3-フェニル -5-ベンゾイルチオテトラゾール、1-フェニル-5 -エトキシカルボニルチオテトラゾールなどが挙げられ る。本発明ではこれらを1種または2種以上使用するこ とができる。なお、増感剤の中には光重合開始剤として も使用できるものがある。

【0064】増感剤を本発明の導電ペーストに添加する場合、その添加量は感光性有機成分に対して通常0.1 30~30重量%、より好ましくは0.2~20重量%である。増感剤の量が少なすぎれば光感度を向上させる効果が発揮されず、増感剤の量が多すぎれば露光部の残存率が小さくなりすぎるおそれがある。

【0065】本発明の導電ペーストにおいて保存時の熱安定性を向上させるため、熱重合禁止剤を添加すると良い。熱重合禁止剤の具体的な例としては、ヒドロキノン、Nーニトロソジフェニルアミン、フェノチアジン、pーtーブチルカテコール、Nーフェニルナフチルアミン、2,6ージーtーブチルーpーメチルフェノール、クロラニール、ピロガロールなどが挙げられる。熱重合禁止剤を添加する場合、その添加量は、感光性導電ペースト中に、通常、0.1~5重量%、より好ましくは、0.2~3重量%である。熱重合禁止剤の量が少なすぎれば、保存時の熱的な安定性を向上させる効果が発揮されず、熱重合禁止剤の量が多すぎれば、露光部の残存率が小さくなりすぎるおそれがある。

【0066】可塑剤としては、例えばジフチルフタレート(DBP)、ジオクチルフタレート(DOP)、ポリエチレングリコール、グリセリンなどが用いられる。

として作用するので添加物の量は少ない方がよく、3重 50 【0067】また本発明の導電ペーストには保存時にお

けるアクリル系共重合体の酸化を防ぐために酸化防止剤 を添加できる。酸化防止剤の具体的な例として2,6-ジーtーブチルーpークレゾール、ブチル化ヒドロキシ アニソール、2,6ージーt-4-エチルフェノール、 2, 2-メチレンービスー(4-メチルー6-tーブチ ルフェノール)、2,2-メチレンービスー(4-エチ ルー6-tーブチルフェノール)、4,4-ビスー(3 -メチル-6-t-ブチルフェノール)、1,1,3-トリスー(2-メチルー6-t-ブチルフェノール)、 1, 1, 3-トリスー(2-メチルー4-ヒドロキシー 10 tーブチルフェニル) ブタン、ビス[3,3-ビスー (4-ヒドロキシー3-t-ブチルフェニル) ブチリッ クアシッド] グリコールエステル、ジラウリルチオジプ ロピオナート、トリフェニルホスファイトなどが挙げら れる。酸化防止剤を添加する場合、その添加量は通常、 感光性導電ペースト中に、0.01~5重量%、より好 ましくは0.1~1重量%である。酸化防止剤の量が少 なければ保存時のアクリル系共同重合体の酸化を防ぐ効 果が得られず、酸化防止剤の量が多すぎれば露光部の残 存率が小さくなりすぎるおそれがある。

【0068】本発明の感光性導電ペーストには、溶液の 粘度を調整したい場合、有機溶媒を加えてよい。このと き使用される有機溶媒としては、メチルセロソルブ、エ チルセロソルブ、ブチルセロソルブ、メチルエチルケト ン、ジオキサン、アセトン、シクロヘキサノン、シクロ ペンタノン、イソブチルアルコール、イソプロピルアル コール、テトラヒドロフラン、ジメチルスルフォキシ ド、アーブチロラクトンなどがあげられる。これらの有 機溶媒は、単独あるいは2種以上併用して用いることが

【0069】感光性導電ペーストの好ましい組成範囲を 例示すると、

- (a)導電性粉末 ; (a)、(b)、(c)の 和に対して84~94重量%
- (b) 感光性ポリマーと感光性モノマー; (a)、
- (b)、(c)の和に対して15~3重量%
- (c) ガラスフリット ; (a) (b) (c) 0 和に対して1~5重量%
- (d)光重合開始剤 ;(b)対して5~20重量
- (e)紫外線吸光剤 ; (a) に対して0.01~ 1重量%

この範囲にあると露光時において紫外線がよく透過し、 光硬化の機能が十分発揮され、現像時における露光部の 膜強度が高くなり、微細な解像度を有する電極パターン が形成できる。

【0070】さらに必要に応じて光重合促進剤、分散 剤、チキソトロピー剤、沈殿防止剤等を添加し、混合物 のスラリーとする。所定の組成となるように調整された スラリーはホモジナイザなどの攪拌機で均質に攪拌混合 50 ロムマスクなどのマスクを用いて紫外線を照射して露光

16 した後、3本ローラや混練機で均質に分散し、ペースト を作製する。

【0071】ペーストの粘度は導電性粉末、有機溶媒お よびガラスフリットの組成・種類、可塑剤、チキソトロ ピー剤、沈殿防止剤、有機のレベリング剤などの添加割 合によって適宜調整されるが、その範囲は2000~2 O万cps (センチ・ポイズ) である。例えばガラス基 板への塗布をスクリーン印刷法やバーコータ、ローラコ ータ、アプリケータで1~2回塗布して膜厚10~20 μ m を得るには、3万~20万ср s が好ましい。

【0072】次に本発明の感光性導電ペーストを用いて PDPの電極パターンなどを形成する方法について説明 する。すなわち、本発明の感光性導電ペーストは、ガラ ス基板上に通常スクリーン印刷法等で塗布される。印刷 厚みはスクリーンの材質(ポリエステルまたはステンレ ス製)、メッシュおよび張力、ペーストの粘度を調製す ることによって任意に制御できるが、5~30μmであ る。さらに好ましい厚みの範囲は8~20μmである。 5μm未満になると印刷法では均質な厚みを得ることが 難しくなる。また30 mmを越えると電極パターン精度 が低下したり、断面形状が逆台形になり、最小線幅/最 小線間隔が30μm/30μm以下の高精細なパターン やエッジ切れがよく渗みのないパターンが得られ難くな

【0073】なお、感光性導電ペーストをガラス基板上 に塗布する場合、基板と塗布膜との密着性を高めるため に基板の表面処理を行うとよい。表面処理液としてはシ ランカップリング剤、例えばビニルトリクロロシラン、 ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラ

ン、トリスー(2-メトキシエトキシ) ビニルシラン、 アーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン、アー (メタクリロキシプロピル) トリメトキシシラン、ャー (2-アミノエチル) アミノプロピルトリメトキシシラ ン、ケークロロプロピルトリメトキシシラン、ケーメル カプトプロピルトリメトキシシラン、ケーアミノプロピ ルトリエトキシシランなど、あるいは有機金属例えば有 機チタン、有機アルミニウム、有機ジルコニウムなどで ある。シランカップリング剤あるいは有機金属を有機溶 媒例えばエチレングリコールモノメチルエーテル、エチ レングリコールモノエチルエーテル、メチルアルコー

ル、エチルアルコール、プロピルアルコール、ブチルア ルコールなどで0.1~5%の濃度に希釈したものを用 いる。次にこの表面処理液をスピナーなどで基板上に均 ーに塗布した後に80~140℃で10~60分間乾燥 する事によって表面処理ができる。

【0074】次にこのような感光性導電ペーストを基板 上に塗布した膜を70~120℃で20~60分加熱し て乾燥して溶媒類を蒸発させてから、フォトリソグラフ ィー法により、電極パターンを有するフィルムまたはク

し、感光性ペーストを光硬化させる。この際使用される 活性光源としては、紫外線、電子線、X線などが挙げら れるが、これらの中で紫外線が好ましく、その光源とし てはたとえば低圧水銀灯、高圧水銀灯、ハロゲンラン プ、殺菌灯などが使用できる。これらのなかでも超高圧 水銀灯が好適である。露光条件は導体膜の厚みによって 異なるが、5~100mW/cm2の出力の超高圧水銀 灯を用いて1~30分間露光を行なうのが好ましい。

【〇〇75】次に現像液を用いて前記露光によって硬化 していない部分を除去し(いわゆるネガ型の)電極パタ 10 (3) Ag粉末;球状、球形率96個数%、平均粒子径 ーンを形成する。現像は、浸漬法やスプレー法等で行な う。現像液としては前記の感光性有機成分の混合物が溶 解可能である有機溶媒を使用できる。また該有機溶媒に その溶解力が失われない範囲で水を添加してもよい。ま た、酸性基を持つ化合物が存在する場合、アルカリ水溶 液で現像できる。アルカリ水溶液として水酸化ナトリウ ム、炭酸ナトリウムや水酸化カルシウム水溶液などのよ うな金属アルカリ水溶液を使用できるが、有機アルカリ 水溶液を用いた方が焼成時にアルカリ成分を除去しやす いので好ましい。有機アルカリの具体例としては、テト 20 ラメチルアンモニウムヒドロキサイド、トリメチルベン ジルアンモニウムヒドロキサイド、モノエタノールアミ ン、ジエタノールアミンなどが挙げられる。アルカリ水 溶液の濃度は通常 0.05~5重量%、より好ましくは 0.1~2重量%である。アルカリ濃度が低すぎれば未 露光部が除去されずに、アルカリ濃度が高すぎれば、露 光部を腐食させるおそれがあり良くない。

【0076】次に、露光、現像後の塗布膜を空気中で焼 成する。感光性有機成分である感光性ポリマー、感光性 モノマーなどの反応性成分およびバインダー、光重合開 30 始剤、紫外線吸光剤、増感剤、増感助剤、可塑剤、増粘 剤、有機溶媒、分散剤あるいは溶媒などの有機物が完全 に酸化、蒸発される。温度条件として500~600℃ より好ましくは、520~580℃で15分~1時間焼 成し、ガラス基板上に焼き付けることが好ましい。50 0℃未満では焼成を十分に行うことが困難になり、60 ○℃を越えると基板が劣化したり、熱変形を起こしたり しやすい。

【0077】本発明の感光性導電ペーストの調合、印 刷、露光、現像工程では紫外線を遮断できるところで行 40 う必要がある。そうでないとペーストあるいは塗布膜が 紫外線によって光硬化してしまい、本発明の効果を発揮 できる導体膜が得られない。

【0078】本発明の感光性導電ペーストを用いて電極 パターンを形成した場合、例えば焼成後の導体膜の厚み が5~30 μ mにおいて導体の最小線幅が30 μ m、導 体間の最小線間隔30μm程度の高精細のパターンが得 られる。

[0079]

【実施例】以下の実施例で、本発明を具体的に説明す

18

る。以下に示すA~Kの材料およびa~gの手順で電極 を形成、評価した。

【0080】下記の実施例において、濃度は特に断らな い限りすべて重量%で表わす。

【0081】A. 導電性粉末

- (1) Ag粉末;单分散粒状、平均粒子径3.7μm、比 表面積0.48m²/g
- (2) Ag粉末;球状、球形率96個数%、平均粒子径
- 2.9μm、比表面積0.44m²/g
- 2. 0μm、比表面積1. 10m²/g
 - (4) 95%Ag-5%Pd粉末; 单分散粒状、平均粒子 径3.3μm、比表面積0.82m²/g

粒度分布は、レーザ式粒度分布測定装置(HOR IBA LA-700)で測定した。

【0082】B. 感光性ポリマー (以下、ポリマーと略 す)

40%のメタクリル酸(MAA)、30%のメチルメタ クリレート (MMA) および30%のスチレン (St)

- からなる共重合体にMAAに対して0.4当量のグリシ ジルメタクリレート (GMA)を付加反応させたポリマ
 - C. 感光性モノマー(以下モノマーと略す)

トリメチロールプロパントリアクリレート

D. ガラスフリット

ガラスフリット [: 成分(重量%)酸化ビスマス(8) 5)、二酸化ケイ素(7.5)、酸化ホウ素(2.

- 3)、酸化亜鉛(2.1)、酸化アルミニウム(1.
- 1)
- ガラスフリットII ;成分(重量%)酸化ビスマス(9 0)、二酸化ケイ素(3.6)、酸化ホウ素(2.
 - 5)、酸化亜鉛(2.1)、酸価アルミニウム(1.
 - 8)
 - E. 紫外線吸光剤
 - (1) アゾ系染料; スダン(Sudan)、化学式; C24 H₂₀ N₄ O、分子量;380.45
 - (2) アゾ系染料; オイルイエロー (Oil Yello w OB)、化学式; CH3 C4 H4 N: NC10 H4 N H₂、分子量; 261.33
- F. 溶媒

ァーブチロラクトン

G. 光重合開始剤

2-x+v-1-[4-(x+v+x)]-2ーモルフォリノー1ープロパノンと2,4ージエチルチ オキサントンをポリマーとモノマーとの総和に対して2 0%添加した。

H. 可塑剤

ジブチルフタレート (DBP)をポリマーの10%添加 した。

50 I. 增感剤

2. 4-ジエチルチオキサントンをポリマーとモノマー との総和に対して20%添加した。

J. 增感助剤

p-ジメチルアミノ安息香酸エチルエステル(EPA) をポリマーとモノマーとの総和に対して10%添加し

K. 增粘剤

酢酸2-(2-ブトキシエトキシ)エチルに溶解させた SiO2 (濃度15%)をポリマーに対して4%添加し た。

【0083】a. 有機ビヒクルの作製

溶媒およびポリマーを混合し、攪拌しながら80℃まで 加熱しすべてのポリマーを均質に溶解させた。ついで溶 液を室温まで冷却し、光重合開始剤を加えて溶解させ た。その後、溶液を400メッシュのフィルターを通過 し、沪過した。

【0084】b. 吸光剤添加粉末の作製

紫外線吸光剤を所定の量秤量し、イソプロピルアルコー ル(IPA)に溶解させた溶液に分散剤を加えてホモジ ナイザで均質に攪拌した。次に、この溶液中に導電性粉 20 末を所定の量添加して均質に分散・混合後、ロータリー エバポレータを用いて、150~200℃の温度で乾燥 し、IPAを蒸発させた。こうして紫外線吸光剤の膜で 導電性粉末の表面を均質にコーティングした(いわゆる カプセル処理した) 粉末を作製した。

【0085】c.ペースト作製

上記の有機ビヒクルに紫外線吸光剤でカプセル処理した 導電性粉末、モノマー、可塑剤、増感剤、増感助剤、増 粘剤、ガラスフリットおよび溶媒を所定の組成となるよ 製した。ペーストの組成を表1に示す。

【0086】d. 印刷

上記のペーストを325メッシュのスクリーンを用いて ガラス基板 (430mm角で、厚み3mm) 上に400

mm角の大きさにベタに印刷し、80℃で40分間保持 して乾燥した。乾燥後の塗布膜の厚みは組成によって異 なるが、12~15µmであった。

20

【0087】e. 露光、現像

上記で作製した塗布膜を40~70µmのファインパタ ーンを有するプラズマディスプレイパネル用電極を形成 したクロムマスクを用いて、上面から500mW/cm 2 の出力の超高圧水銀灯で紫外線露光した。次に25℃ に保持したモノエタノールアミンの0.5重量%の水溶 10 液に浸漬して現像し、その後スプレーを用いて未露光部 を水洗浄した。

【0088】f. 焼成

ガラス基板上に印刷した塗布膜を空気中、580℃で1 5分間焼成を行い、電極導体膜を作製した。-

【0089】g. 評価

焼成後の電極膜について膜厚、解像度、電極膜端部のエ ッジカール性、比抵抗、接着強度を測定し、評価した。 膜厚は走査電子顕微鏡(SEM)にて断面を観察して求 めた。解像度は導体膜を顕微鏡観察し、40μm幅のラ インが直線で重なりなくかつ再現性が得られるライン間 隔を評価した。エッジカールは表面粗さ計で電極パター ンの端部の粗さおよび断面を顕微鏡観察して評価した。 接着強度は粘着テープを電極面に張り付け、その剥離度 合いで評価した。比抵抗はシート抵抗を測定し、膜厚か ら計算で求めた。

【0090】比較例

上記のAg粉末(3) を用い、ガラスフリット I および!! I の酸化ビスマスをそれぞれ酸化鉛に置き換えた以外は 上記の実施例と同じ条件にてペーストを作製した。作製 うに添加し、3本ローラで混合・分散してペーストを作 30 したペーストを容器に入れ密封した状態にし室温で1時 間放置したところ、いずれのペーストもゲル化し印刷不 能となり、ペーストとして使用できなかった。

[0091]

【表1】

21

表1

表1					
成分	実施例1	実施例2	実施例3	実施例 4	実施例 5
①Ag粉末、3.7gm,0.48m²/g	8 6	8.6	9 2		
②Ag粉束、2.9μm, 0.44m²/[90	
③Ag粉末、2.0pm,1.10m²/g					8 8
@95%Ag-5%Pd##. 3, 34m, 0. 82n2/g					
ポリマー	8	6	2.5	4	6
モノマー	3	3	2, 5	2	3
ガラスフリットI	3	3	3		3
ガラスフリットI			·	4 _	-
紫外線吸光剤①:スダン	0.01	0.02	0, 05	0.07	0.07
紫外線吸光剤②:オイルイエロー					
吸光度	4 0	4 1	4 3	4 5	4 5
焼成後の膜厚(μm)	8	9	1 0	8	8
解像度 (µ m)	3 0	3 0	40	3 0	4 0
比挺抗(μΩ·cm)	3, 1	2.8	2.6	2. 7	2. 8
端部のエッジカールの有無	なし	なし	なし	なし	なし
利離強度	剥離なし	剥離なし	剥離なし	刺離なし	製盤なし

【表2】

表 2

実施例 6 実炮例7 実施例B 実施例 9 実施例10 成分 ①Ag...末、3.7pm, 0.48m2 / [88 88 88 ②Ag粉末、2.9pm, 0.44m2/g ③Ag粉末、2.0gm, 1.10m2/g @95%Ag-5%Pd8#. 3. 1gm, 0. 12m2/g 88 90 ポリマー 7 7 7 7 4 2 2 モノマー 2 4 2 ガラスフリット1 3 2 ガラスフリットエ 3 3 0.4 紫外線吸光剤①: スダン 0.008 紫外銭吸光剤②;オイルイエロー 0.01 0.05 0, 4 40 4 5 5 5 35 60 吸光度 9 9 9 焼成後の膜厚 (μm) 9 ₽ 解像度 (µm) 30 30 60 50 60 比抵抗 (μΩ·cm) 3. 0 2. 9 3.0 3. 0 2. 9 鎧部のエッジカールの有機 わずかたまり わずかにもり なし なし bfotby 剝離なし 剥離強度 刺離なし 朝鮮なし 刺離なし 鞠難なし

[0092]

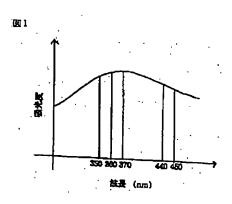
【発明の効果】このように感光性導電ペーストを用いて が得られ、端部のエッジカールもなく、かつ低抵抗を有 する電極パターンが形成できた。特に、スクリーン印刷 では、マスクパターンの寸法精度の限界やパターンピッ チの累積によって生ずる位置ずれの問題から大型化が困 難であったプラズマディスプレイパネルの高精細化、高 信頼性を得るのに特に有利である。また、本発明のフォ*

*トリソ法を用いた感光性導電ペーストは、ベタ印刷した 面にマスクパターンを通して露光後、現像してパターン フォトリソグラフィー法により高精細のパターン解像度 30 が形成できるので寸法精度の問題も大幅に減少し、かつ 高精度のマスクで位置合わせができるので大型化に一層 有利である。

【図面の簡単な説明】

【図1】 測定波長と吸光度の関係を示すグラフであ る。

【図1】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6		識別記号	FI	
C08K	3/40		C 0 8 K 3/40	
	5/00		5/00	
C08L	101/12		C O 8 L 101/12	
G03F	7/004	506	G03F 7/004 506	
	7/027	502	7/027 5 0 2	
	7/028		7/028	
H O 1 J	9/02		H O 1 J 9/02 F	
	11/02		11/02 B	
	17/04		17/04	
H05K	3/12	630	H 0 5 K 3/12 6 3 0 Z	